# 苏州华源控股股份有限公司

# 投资者关系活动记录表

证券代码: 002787

证券简称: 华源控股

编号: 2025-IR003

|                    | ■特定对象调研    □分析师会议                                |
|--------------------|--|
| 扣次业头云              | □媒体采访     □业绩说明会                                 |
| 投资者关系              | □新闻发布会    □路演活动                                  |
| 活动类别               | □现场参观  |
|                    | □其他  |
|                    | 开源证券: 张越   |
|                    | 东北证券: 赵宇阳  |
| 参与单位名称             | 上海汐泰投资管理: 管浩维                                    |
| 及人员姓名              | 浙江益恒投资管理:徐冠华,姚炳峰,张弛                              |
|                    | 上海骐楷资产管理: 钟玮玮                                    |
|                    | 金库骐楷私募基金: 蔡宜韬, 邱伟康                               |
| 时间                 | 2025年12月1日 下午14:30——16:00                        |
| 地点                 | 苏州市吴江区太湖新城夏蓉街 199 号 20 幢 11 楼                    |
| 上市公司接待             | 邵娜,张健,杨彩云  |
| 人员姓名               |  |
|                    | 1、公司 2025 年度盈利水平如何? 之后的盈利有什么增长点?                 |
|                    | 答: 您好, 公司金属包装及塑料包装主业 2025 年度经营及盈利水平正常, 完成 2025   |
|                    | 年 12 月份结账后,如达到披露要求,公司将披露 2025 年度业绩预告,请关注公司后续     |
| <br> <br>  投资者关系活  | 公告。  |
| 动主要内容介             | 公司目前的主业金属包装和塑料包装,主要用于化工行业、润滑油行业、食品行业             |
| 幼王安内存力<br> <br>  绍 | 等产品包装需求,已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。公司在深耕主业的同时,           |
| 50                 | 在积极寻找新业务市场机会,希望在为公司整体战略服务的基础上,开拓新业务,促进           |
|                    | 公司健康可持续发展; 如有实际进展, 公司将按照相关规定披露公告。谢谢。             |
|                    | 2、公司设立华源半导体的初衷?                                  |
|                    | 答:公司 2025 年 11 月 4 日、11 月 21 日在巨潮资讯网发布《关于对外投资设立全 |

资子公司的公告》(公告编号: 2025-080)、《关于对外投资进展暨设立全资子公司并取得营业执照的公告》(公告编号: 2025-082)。本次公司投资设立苏州华源半导体有限公司,设立的主要目的是为公司在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体,其成立以后,将作为控股平台,整合公司已投资和拟投资的集成电路、信息技术等方向相关项目。具体如向无锡暖芯涉及的半导体辅助设备、上海寰鼎涉及的快速热处理及封测设备方向发展。具体进展请以公司后续公告为准。谢谢。

### 3、公司投资无锡暖芯半导体科技有限公司,目前的进展及后续合作?

答:公司购买无锡暖芯半导体科技有限公司 46%的股权,近期已完成工商变更。这一举措是公司布局半导体领域、深化高端制造转型的重要举措。无锡暖芯半导体专注于半导体温控设备的研发、制造及销售。公司不排除后续进一步购买其股权,实现控股。具体进展请以公司后续公告为准。

## 4、公司与上海寰鼎集成电路达成战略合作,后续的具体进展?

答:上海寰鼎专注于半导体设备及相关耗材的研发、生产、代理销售与技术服务。 与上海寰鼎的战略合作将进一步推动公司多元化布局,是公司战略发展的重要组成部分, 有利于公司打造第二增长曲线,获得新的利润增长点及发展机遇,符合全体股东的利益 和公司长远发展。目前正式协议正在磋商中,具体进展请以公司后续公告为准。谢谢。

# 5、公司刚结束了 3,990 万元的回购股份计划,11 月底又月公告了 3,000 万至 6,000 万的股份回购计划,主要是基于什么考虑?

答:基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心,公司近年来积极推进股份 回购及注销计划。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资 回报,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上,公司拟使用自有资金及自筹资金 3,000 万至 6,000 万,以集中竞价方式回购部分社会公众股份。谢谢。

#### 6、公司主要的生产基地?

答:目前公司已在苏州、广州、天津、成都、咸宁、常州等地设立了生产基地,初步形成覆盖全国的产业布局。公司采取紧跟客户的布局,优势主要体现在以下几个方面:一是提高了对客户的快速反应能力,贴近客户生产能够为用户提供更贴身、更周到、更及时的服务,这是衡量一个公司核心竞争力的重要指标之一;二是物流成本大大降低,由于罐体占据空间大,运输成本占总成本的比重较高,贴近客户组织生产大大减少了物

流成本; 三是满足了大客户扩张的需要, 为客户的生产带来便利, 增强公司与客户合作的紧密性。

## 7、问:对包装主营业务后续的业绩展望?有哪些具体的业绩目标和支撑这些目标 实现的措施?

答:公司完善自身产品结构夯实主业的同时,继续将技术创新和工艺转型视为推动公司进步的源动力,在产业"数字化"和"智能制造"变革中,通过智能装备的持续升级与开发导入,实现整线能耗的降低。公司将继续坚持自主创新,以市场为导向,从"新材料、新技术、新工艺"多措并举,沉淀技术专利;聚焦产品包装的轻量化与可回收利用,积极响应客户的服务需求,完善业务链各环节的技术工艺,确保为客户提供优质产品。走产品高端化、精细化路线,增强公司整体盈利能力与市场抗风险能力,实现高质量发展。谢谢。

## 8、公司有无市值管理计划?

答:您好,感谢关注。公司严格按照监管要求开展科学、合规的市值管理工作。公司 2024 年度、2025 年度启动了股份回购、注销、现金分红等工作。公司采取各项有效措施,通过充分调动员工积极性,进一步做优做强,统筹平衡好企业、员工与股东三者利益。公司将持续关注市场动态,依法合规做好市值维护工作。谢谢。

### 9、公司有无并购计划,有哪些并购方向?

答:您好,感谢关注。公司积极关注投资并购机会,并将依法及时履行信息披露义务,目前以高端智能制造为主要并购方向,如半导体加工制造、机器人零配件、高端装备制造等,也对其他新兴行业保持开放态度。在筛选并购标的时,综合考虑营业收入、客户结构、利润情况、技术实力、资源禀赋、综合成本以及估值交易对价等。谢谢。

| 附件清单 | 工           |
|------|-------------|
| (如有) | <i>γ</i> ι. |
| 日期   | 2025年12月3日  |